

# PERANCANGAN DAN REALISASI *HIGH POWER AMPLIFIER (HPA)* PADA FREKUENSI 437,430 MHZ UNTUK APLIKASI TTC DOWNLINK NANO SATELIT TEL-U SAT

## *DESIGN AND REALIZATION HIGH POWER AMPLIFIER (HPA) AT 437.430 MHz FREQUENCY FOR TTC DOWNLINK APPLICATION IN TEL-U SAT NANO SATELLITE*

Y. Taryana<sup>a</sup>, T. Praludi<sup>b</sup>, Y. Sulaeman<sup>c</sup>, Y. Wahyu<sup>d</sup>, W.I. Prayogo<sup>e</sup>, B.S. Nugroho<sup>f</sup>

<sup>a,b,c,d</sup> Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Komp LIPI Gd 20, Jl Sangkuriang 21/54D, Bandung 40135, Indonesia

<sup>e,f</sup> Teknik Telekomunikasi, Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom

*yanvirs@gmail.com<sup>a</sup>, wawasprayogo@gmail.com<sup>e</sup>*

---

### Abstrak

Sistem *Telemetry, Tracking, and Command* (TTC) berfungsi sebagai *interface* komunikasi antara nano satelit dengan stasiun bumi. Salah satu perangkat yang penting dalam TTC adalah *transmitter* yang bekerja pada frekuensi *downlink* 437,430 MHz. Dari perhitungan *link budget* diperlukan sebuah *high power amplifier* (HPA) yang memiliki daya *output* 30 dBm agar data yang dikirimkan dapat diterima dengan baik oleh stasiun bumi. Pada tulisan ini dirancang dan direalisasikan HPA dua tingkat yang dapat bekerja pada frekuensi 435 - 438 MHz. Penguat daya tingkat pertama menggunakan komponen aktif transistor BFR96S dan penguat daya tingkat kedua menggunakan komponen aktif transistor MRF555. Penyepadan impedance *input* menggunakan metode *impedance matching Pi-network*, sedangkan untuk penyepadanan impedance *interstage* dan *output* menggunakan metode *impedance matching T-network*. Dalam perancangan dan simulasi penguat daya digunakan *software Advance Design System* (ADS 2011). Hasil perancangan HPA pada frekuensi 437,430 MHz menghasilkan *gain* sebesar 28,400 dB, VSWR<sub>in</sub> sebesar 1,291, dan VSWR<sub>out</sub> sebesar 1,295. Dari hasil pengukuran prototipe HPA, pada frekuensi 437,430 MHz menghasilkan *gain* sebesar 23,01 dB, VSWR<sub>in</sub> sebesar 2,126, VSWR<sub>out</sub> sebesar 1,695 pada *bandwidth* 50 MHz.

**Kata kunci :** Nano Satelit, TTC, HPA, gain , matching

---

### Abstract

Telemetry, Tracking, and Command (TTC) system is functioning for communication between the nanosatellite and earth station. One important part in TTC is a transmitter that works at 437,430 MHz downlink frequency. By link budget calculation it's required a high power amplifier (HPA) which has 30 dBm output power in order to make the data transmitted can still be received by the earth station. In this paper is designed and realized two stage of HPA. In the first stage amplifier used active component BFR96S transistor and in the second stage amplifier used MRF555 transistor. Impedance matching input of HPA circuit used Pi-network impedance matching technique, for interstage and output impedance matching used T-network impedance matching technique. In the design and simulation of HPA used Advance Design System (ADS 2011) software. HPA design has characterization results at 437.430 MHz frequency as follow 28,400 dB for gain, 1.291 of VSWR<sub>in</sub>, 1.295 of VSWR<sub>out</sub>, and -17.936 of return loss respectively. In the measurement of HPA prototype at 437.430 MHz frequency has characterization results 23.01 dB for gain, 2.126 of VSWR<sub>in</sub>, and 1.695 of VSWR<sub>out</sub> at 50 MHz of bandwidth.

**Keywords :** Nanosatellite, TTC, HPA, gain, VSWR, impedance matching

---

### I. PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan nano satelit sangat pesat. Telkom University bersama *Aerospace Exploration Center* (AXC) turut berpartisipasi dalam pengembangan teknologi nano satelit di Indonesia. Nano satelit merupakan satelit berukuran kecil 1U (10cm x 10cm x 10cm) atau 2U (20cm x 10cm x 10cm) dengan massa kurang dari 10 Kg [1]. Nano satelit yang sedang diteliti ini diberi nama Tel-U SAT dengan misi penginderaan jarak jauh untuk pengawasan wilayah Indonesia. Tel-U SAT dengan ukuran 1U diproyeksikan

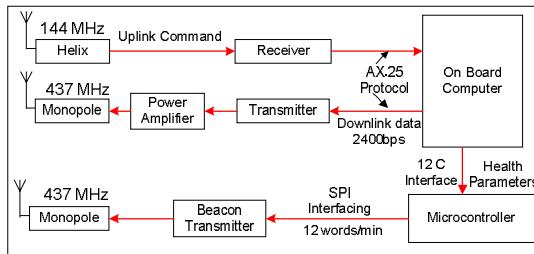
akan mengorbit di *Low Earth Orbit* pada ketinggian 700 km di atas permukaan bumi. Salah satu blok sistem yang terdapat pada nano satelit yakni TTC (*Telemetry, Tracking, and Command*). *Telemetry* merupakan pengukuran jarak jauh, *tracking* berguna untuk mengetahui letak (posisi) satelit, dan *command* berguna untuk mengirim perintah ke satelit [2].

Salah satu modul yang mempunyai fungsi penting adalah penguat daya. Penguat daya ini berfungsi untuk meningkatkan level daya sinyal sebelum dipancarkan melalui antena. Untuk mendukung sistem nano satelit

tersebut, maka pada tulisan ini dirancang dan direalisasikan *high power amplifier* (HPA) dua tingkat untuk aplikasi *TTC downlink* yang dapat bekerja pada frekuensi 437,430 MHz dengan *bandwidth* 30 KHz. Spesifikasi dari HPA yang dirancang yakni memiliki *gain* 30 dB,  $1 \leq \text{VSWR} \leq 1,5$ , *return loss*  $\leq -15$ , *amplifier* kelas A.

## II. TELEMETRY, TRACKING, AND COMMAND

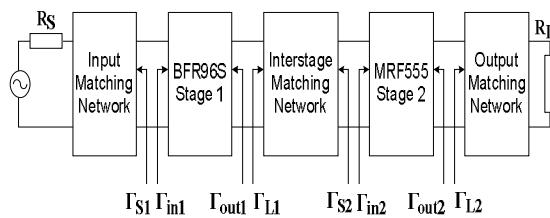
Gambar 1 menjelaskan sistem TTC berfungsi sebagai *interface* komunikasi antara satelit dengan stasiun bumi. Sistem tersebut bertugas untuk mengirim data telemetri dari satelit ke stasiun bumi, menerima perintah (command) yang dikirim dari stasiun bumi, dan mengirim sinyal tracking (lokasi dan posisi satelit) ke stasiun bumi [3][4]. TTC downlink nano satelit yang dirancang menggunakan standar frekuensi yang telah disediakan oleh ORARI (Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia), yakni bekerja pada frekuensi UHF 437,430 MHz dengan bandwidth 30 KHz.



Gambar 1. Blok Diagram Sistem TTC [4]

### A. High Power Amplifier (HPA)

*Power Amplifier* berfungsi untuk meningkatkan *level* daya sinyal pada masukan di rentang frekuensi yang telah ditentukan sampai dengan *level* daya yang diinginkan pada keluarannya [5]. Kemampuan dari suatu *power amplifier* tergantung dari karakteristik komponen aktif yang digunakan. Pada tulisan ini HPA dirancang dengan dua tingkat untuk mencapai penguatan atau *gain*  $\geq 20$  dB. Pada tingkat pertama transistor BJT BFR96S digunakan sebagai *driver amplifier* dan pada tingkat ke 2, transistor BJT MRF555 digunakan sebagai transistor akhir yang memiliki karakteristik dapat bekerja hingga frekuensi 470 MHz dengan daya keluaran 1,5 Watt [6] [7]. Pada gambar 2, HPA dirancang menggunakan teknik *simultaneous conjugate match* untuk mendapatkan penguatan yang maksimal. Dalam teknik ini, rangkaian harus memenuhi kondisi :



Gambar 2. HPA dua tingkat dengan *Simultaneous Conjugate Match*.

$$\Gamma_{S1} = \Gamma_{in1}^*, \quad \Gamma_{out1} = \Gamma_{L1}^*, \quad \Gamma_{S2} = \Gamma_{in2}^* \text{ dan } \Gamma_{out2} = \Gamma_{L2}^* [8].$$

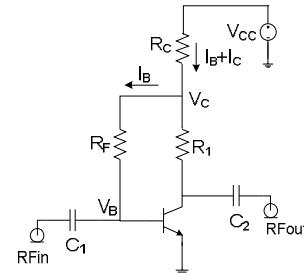
Dimana

$$\Gamma_{in} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L} \quad (1)$$

$$\Gamma_{out} = S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_S}{1 - S_{11}\Gamma_S} \quad (2)$$

### B. DC Biasing

*DC Biasing* atau rangkaian prategangan DC digunakan untuk mengaktifkan transistor BJT agar dapat bekerja pada titik kerja (Q) yang diinginkan. Konfigurasi *DC biasing* yang digunakan adalah jenis *self bias* dengan rangkaian ditunjukkan oleh gambar 3 [10].



Gambar 3. Rangkaian DC Biasing.

### C. Stabilitas Penguat Daya

Dalam perancangan penguat daya, faktor kestabilan (K) mempunya peranan penting agar sebuah penguat tidak terjadi osilasi. Secara matematis K dapat dihitung melalui persamaan (3) dan (4) [8].

$$K = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2|S_{12}S_{21}|} \quad (3)$$

$$\Delta = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21} \quad (4)$$

Jika  $K > 1$  dan  $\Delta < 1$ , transistor memiliki kestabilan tanpa syarat (*unconditionally stable*) untuk semua impedansi sumber dan beban. Pada kondisi ini transistor cocok digunakan sebagai penguat.

### D. Penentuan Parameter S dan Faktor Kestabilan

Dengan menggunakan *tools S-parameters* pada software ADS 2011, pada frekuensi 437,430 MHz didapatkan nilai parameter S untuk rangkaian BFR96S dan MRF555 sebagai berikut : Parameter S transistor BFR96S pada 437,430 MHz adalah  $S_{11} = 0,350 \angle 165,660^\circ$ ,  $S_{12} = 0,085 \angle 70,601^\circ$ ,  $S_{21} = 4,792 \angle 79,389^\circ$  dan  $S_{22} = 0,107 \angle -69,726^\circ$  sedangkan parameter S transistor MRF555 pada 437,430 MHz adalah  $S_{11} = 0,785 \angle 171,670^\circ$ ,  $S_{12} = 0,047 \angle 57,619^\circ$ ,  $S_{21} = 2,614 \angle 77,819^\circ$  dan  $S_{22} = 0,584 \angle 179,792^\circ$ .

Dengam persamaan 3 dan 4 maka diperoleh nilai – nilai untuk transistor BFR96S  $|\Delta|=0,386$  dan  $K = 1,247$ .

Sedangkan untuk transistor MRF555 diperoleh nilai  $|\Delta| = 0,562$  dan  $K = 1,461$ .

$$X_{S1} = Q_1 R_{series} \quad (12)$$

### E. Penyepadan Impedansi

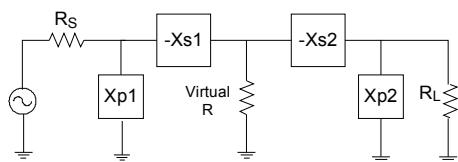
Apabila impedansi sebuah saluran tidak *match* dengan saluran lain yang terhubung maka akan menimbulkan rugi-rugi seperti adanya daya yang memantul sehingga menyebabkan transfer daya tidak maksimum. Teknik penyepadan impedansi yang dapat digunakan untuk *band* frekuensi UHF yakni *Pi-network* dan *T-network* seperti ditunjukkan pada gambar 4 dan 5.

Dalam melakukan penyepadan impedansi harus diketahui terlebih dahulu nilai dari  $Z_S$  dan  $Z_L$  yang akan di sepadankan. Dengan menggunakan persamaan 1 dan 2, kondisi *simultaneous conjugate match* maka diperoleh nilai  $\Gamma_S$  dan  $\Gamma_L$  untuk transistor tingkat pertama (BFR96S), yaitu  $\Gamma_{S1} = 0,476\angle -171,052^\circ$  dan  $\Gamma_{L1} = 0,316\angle 37,015^\circ$ , sedangkan transistor tingkat kedua diperoleh nilai  $\Gamma_{S2} = 0,755\angle -176,888^\circ$  dan  $\Gamma_{L2} = 0,468\angle 158,971^\circ$ . Nilai-nilai koefesien refleksi ( $\Gamma$ ) harus dikonversi ke nilai impedansi ( $Z$ ) untuk mempermudah dalam menghitung rangkaian penyepadan impedansi, yaitu dengan persamaan 3 dan 4 [8].

$$Z_S = Z_O \frac{1 + \Gamma_S}{1 - \Gamma_S} \quad (5)$$

$$Z_L = Z_O \frac{1 + \Gamma_L}{1 - \Gamma_L} \quad (6)$$

sehingga dari persamaan 3 dan 4 diperoleh nilai-nilai untuk  $Z_{S1} = 18,066 - j3,456$ ,  $Z_{L1} = 75,304 + j30,888$ ,  $Z_{S2} = 7,017 - j1,313$ , dan  $Z_{L2} = 18,561 + j7,896$ .



Gambar 4 Pi-Network

Pada Gambar 4, nilai-nilai komponen  $X_s$  dan  $X_p$  dapat diperoleh melalui persamaan 7-12 [9].

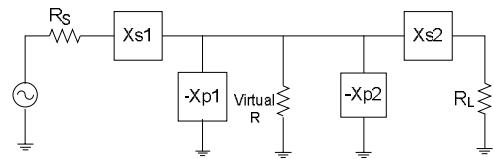
$$R = \frac{R_H}{Q^2 + 1} \quad (7)$$

$$X_{P2} = \frac{R_L}{Q} \quad (8)$$

$$X_{S2} = Q R_{series} \quad (9)$$

$$Q_1 = \sqrt{\frac{R_S}{R} - 1} \quad (10)$$

$$X_{P1} = \frac{R_p}{Q_1} \quad (11)$$



Gambar 5. T – Network

Sedangkan pada gambar 5 untuk menentukan nilai-nilai  $X_s$  dan  $X_p$  melalui persamaan 13-18 [9].

$$R = R_S(Q^2 + 1) \quad (13)$$

$$X_{S1} = Q R_S \quad (14)$$

$$X_{P1} = \frac{R}{Q} \quad (15)$$

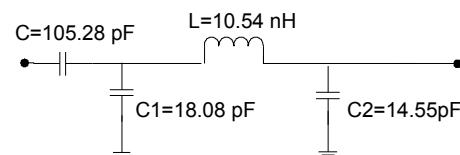
$$Q_2 = \sqrt{\frac{R}{R_L} - 1} \quad (16)$$

$$X_{P2} = \frac{R}{Q_2} \quad (17)$$

$$X_S = Q_2 R_L \quad (18)$$

### F. Penyepadan Impedansi Input

Penyepadan impedansi *input* dilakukan dengan menyepadankan  $Z_{S1}$  dengan 50 ohm. Teknik penyepadan impedansi yang digunakan yakni *Pi-Network Impedance Matching* seperti gambar 4 dengan menggunakan nilai  $Q$  minimum dan memasukkan nilai  $R_H = R_L = 50$  ohm,  $R_S = R_p = 18.066$  ohm dan  $Q = 2$  pada persamaan 7-12 maka diperoleh nilai  $X_{P2} = 25$  ohm,  $X_{S2} = 20$  ohm,  $X_{P1} = 20,12$  ohm, dan  $X_{S1} = 8,98$  ohm sehingga rangkaian menjadi seperti yang ditunjukkan oleh gambar 6.



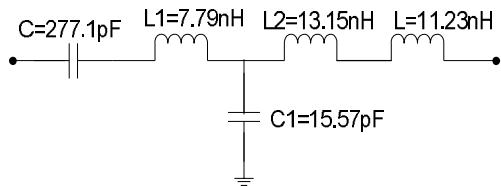
Gambar 6. Rangkaian Penyepadan Impedansi Input

### G. Penyepadan Impedansi Interstage

Penyepadan impedansi *interstage* dilakukan dengan menyepadankan  $Z_{S2}$  terhadap  $Z_{L1}$ . Teknik penyepadan impedansi yang digunakan yakni *T-Network Impedance Matching* seperti pada gambar 5 dengan memasukkan nilai  $R_S = 7,017$  ohm,  $R_L = 75,304$  ohm dan  $Q = 3,5$  pada persamaan 13-18, maka diperoleh nilai  $X_{S1} = 21,40$  ohm,  $X_{P1} = 26,57$  ohm,  $X_{P2} = 25$  ohm.

<< Paper ID : (diisi oleh redaktur)>>

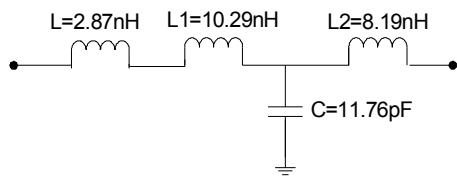
= 193,71 ohm, dan  $X_{S2} = 36,14$  ohm sehingga rangkaian menjadi seperti yang ditunjukkan oleh gambar 6.



Gambar 7. Rangkaian Penyepadan Impedansi *Interstage*

#### H. Penyepadan Impedansi *Output*

Penyepadan impedansi *output* dilakukan dengan menyepadankan  $Z_{L2}$  dengan 50 ohm. Teknik penyepadan impedansi yang digunakan yakni *T-Network Impedance Matching* seperti gambar 5. Dengan cara yang sama dengan penyepadan impedansi *interstage* dan dengan memasukkan nilai  $R_s = 18,561$  ohm,  $R_L = 50$  ohm dan  $Q = 1$ , maka diperoleh nilai  $X_{S1} = 27,84$  ohm,  $X_{P1} = 40,21$  ohm,  $X_{P2} = 134,04$  ohm, dan  $X_{S2} = 22,5$  ohm dan rangkaian pengganti ditunjukkan oleh gambar 8.

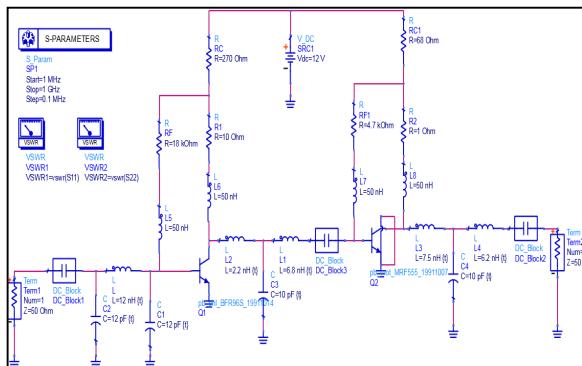


Gambar 8. Rangkaian Penyepadan Impedansi *Output*

### III. SIMULASI RANGKAIAN HPA

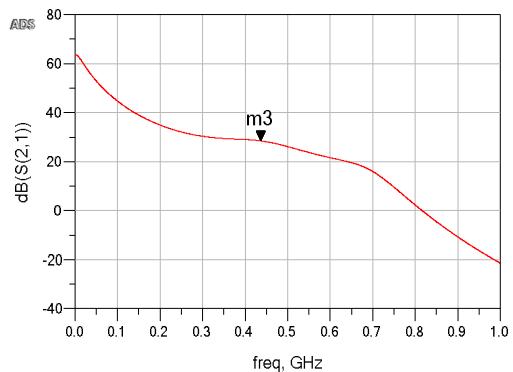
Proses akhir perancangan menghasilkan rangkaian lengkap HPA seperti yang ditunjukkan pada Gambar 9. Rangkaian tersebut dilengkapi dengan *RF choke* dan *DC blocking*. *RF choke* ditunjukkan oleh komponen L5, L6, L7, dan L8. Sedangkan *DC blocking* ditunjukkan oleh DC block1 dan DC block2.

Proses selanjutnya adalah mensimulasikannya dengan menggunakan perangkat lunak ADS 2011. Tujuan simulasi untuk mendapatkan karakterisasi hasil perancangan sebelum rangkaian direalisasikan. Proses ini memberikan hasil gain, VSWR<sub>in</sub>, dan VSWR<sub>out</sub> seperti yang diperlihatkan oleh grafik pada Gambar 10-12.



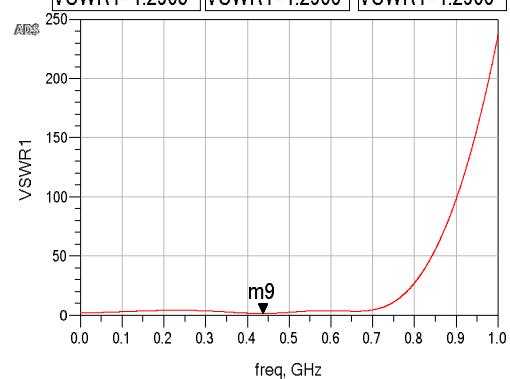
Gambar 9. Rangkaian Akhir HPA Dua Tingkat

m1 freq=437.40MHz dB(S(2,1))=28.400	m2 freq=437.43MHz dB(S(2,1))=28.400	m3 freq=437.46MHz dB(S(2,1))=28.399
---	---	---



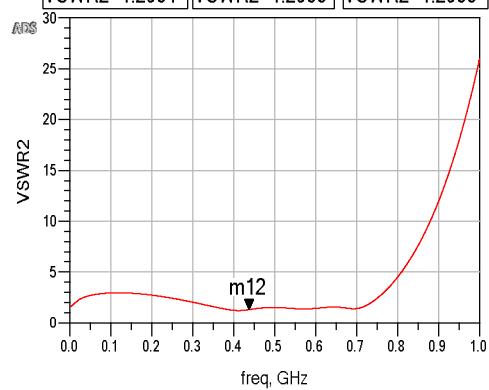
Gambar 10. Gain Hasil simulasi

m7 freq=437.40MHz VSWR1=1.2905	m8 freq=437.43MHz VSWR1=1.2906	m9 freq=437.46MHz VSWR1=1.2906
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



Gambar 11. VSWR<sub>in</sub> Hasil Simulasi

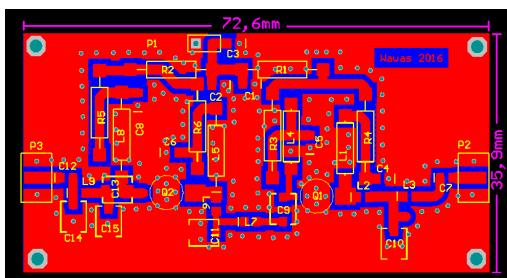
m10 freq=437.40MHz VSWR2=1.2951	m11 freq=437.43MHz VSWR2=1.2953	m12 freq=437.46MHz VSWR2=1.2955
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------



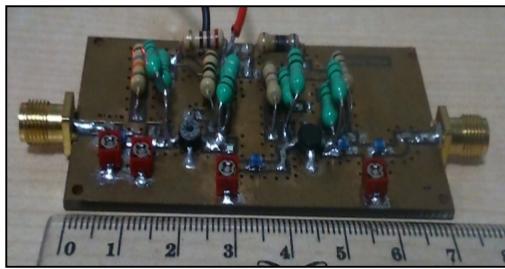
Gambar 12 . VSWR<sub>out</sub> Hasil Simulasi

Dari hasil simulasi pada frekuensi 437,430 MHz, HPA memiliki *gain* = 28,400 dB, *VSWR input* = 1,291 dan *VSWR output* = 1,295.

Dari hasil keseluruhan simulasi menunjukkan hasil yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan HPA untuk nano satelit. Proses selanjutnya adalah merealisasikannya menjadi sebuah prototipe seperti yang ditunjukkan pada gambar 13 dan 14.



Gambar 13. Desain PCB Rangkaian HPA



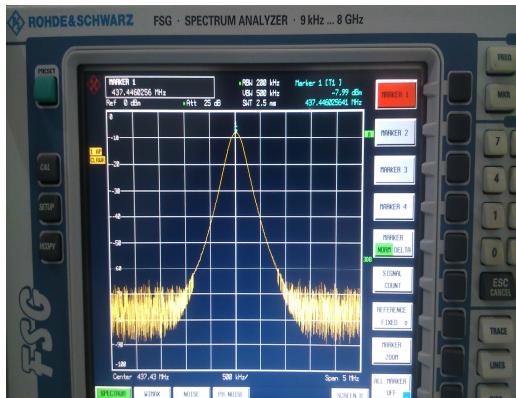
Gambar 14. Prototipe HPA

#### IV. PENGUKURAN DAN ANALISIS

##### a) Pengukuran Gain

Pengukuran gain dilakukan pada rentang frekuensi 300 MHz sampai 500 MHz dengan memberikan masukkan level daya sebesar 0 dbm, redaman terminasi 30 dB dan redaman kabel sebesar 1 dB dan hasilnya ditunjukan pada table 1. Pada frekuensi 437,440 MHz dan pada bandwidth TTC (437,40 – 437,46 MHz) menghasilkan gain sebesar sebesar 23,01 dB seperti ditunjukan pada gambar 15.

Terjadi perbedaan nilai *gain* antara simulasi dan pengukuran realisasi HPA, hal ini dikarenakan pada simulasi menggunakan *software* ADS komponen-komponen yang digunakan yakni komponen ideal yang mempunyai faktor kualitas sangat tinggi, sedangkan pada realisasi HPA menggunakan komponen-komponen dengan faktor kualitas tertentu sehingga terjadi perbedaan nilai komponen antara simulasi dengan realisasi. Pada saat memutar nilai kapasitor *trimmer*, apabila nilainya tidak sama tepat dengan nilai pada saat simulasi maka *gain* yang dihasilkan tidak maksimal.



Gambar 15. Hasil Pengukuran Gain pada Frekuensi 437,44 MHz

Tabel 1 Hasil pengukuran *gain* rangkaian HPA

F(MHz)	Pin(dBm)	Pout (dBm)	Gain (dB)
300	0	-8,30	22,70
350	0	-11,03	19,97
400	0	-8,24	22,76
435	0	-7,98	23,02
437,43	0	-7,99	23,01
438	0	-8,00	23,00
450	0	-8,39	22,61
500	0	-13,91	17,09

##### b) Pengukuran VSWR

Pengukuran VSWR dilakukan dengan menggunakan *network analyzer* dan dicatu dengan *DC power supply* 12 V.

Pada frekuensi 437,430 MHz menghasilkan VSWR *input* sebesar 2,126 dan VSWR *output* sebesar 1,695 seperti ditunjukan pada gambar 16 dan 17. Apabila dibandingkan dengan spesifikasi awal, hasil simulas, maka hasil pengukuran memiliki nilai  $VSWR > 1,5$ . Hal ini diakibatkan oleh rangkaian HPA yang tidak *match*, dikarenakan komponen-komponen yang digunakan pada realisasi memiliki faktor kualitas tertentu dimana terjadi sedikit perbedaan nilai-nilai komponen *DC biasing* dan titik kerja transistor antara simulas dengan yang direalisasikan sehingga faktor-faktor tersebut mempengaruhi bergesernya nilai *scattering parameters* yang digunakan dalam menentukan koefisien pantul dan juga penyepadan impedansi.



Gambar 16. Hasil Pengukuran VSWR Input



Gambar 17. Hasil Pengukuran VSWR Output

## KESIMPULAN

Proses perancangan dan realisasi HPA pada frekuensi 437,430 MHz untuk aplikasi TTC downlink nano satelit telah disimulasikan, dibuat prototipe dan dilakukan pengukuran. Dari hasil pengukuran, pada frekuensi 437,430 MHz menghasilkan *gain* sebesar 23,01 dB, *VSWR<sub>input</sub>* sebesar 2,126, dan *VSWR<sub>output</sub>* sebesar 1,695. Nilai-nilai tersebut tidak memenuhi spesifikasi awal perancangan HPA namun telah mendekati (*gain* 30 dB, dan  $1 \leq \text{VSWR} \leq 1,5$ ). Secara keseluruhan, prototipe HPA ini dapat bekerja pada range *bandwidth* TTC pada frekuensi 437,40 – 437,46 MHz.

## DAFTAR PUSTAKA :

- [1] Munakata, Riki et all. CubeSat Design Specifications Rev12. California Polytechnic State University. 2009.
- [2] Maini, Anil K & Agrawal, Varsha. Satellite Technology Principles and Applications. UK : John Wiley & Sons, Inc. 2th edition. 2011.
- [3] Tresvig, Johan L et all. CubeSTAR - A Nanosatellite for Space Weather Monitoring. Depatement of Physics, University of Oslo.
- [4] Datta, Lakshya Vaibhav. Introduction to Nanosatellite Technology and Components. Germany : LAP LAMBERT Academic Publishing. 2012.
- [5] Colantino, Paolo, Franco, Ernesto. High Efficiency RF and Microwave Solid State Power Amplifier. United Kingdom: John Wiley and Sons, Ltd., Publications. 2009.
- [6] Data-sheet BFR96S. NPN 5 GHz wideband Transistor. Philips Semiconductor.1992.
- [7] Data-sheet MRF555. The RF Line NPN Silicon RF Low Power Transistor. Motorola Inc. 1995.
- [8] Gonzalez, Guillermo. Microwave Transistor Amplifiers Analysis and Design. New Jersey : Prentice-Hall, Inc. 1997.
- [9] Bowick, Chris, Blyler, John, & Ajluni, Cheryl. RF Circuit Design. USA: Butterworth-Heinemann. 2nd edition. 2008
- [10] Surjono, Herman Dwi. Elektronika Analog. Jember : Cerdas Ulet Kreatif. 2008.